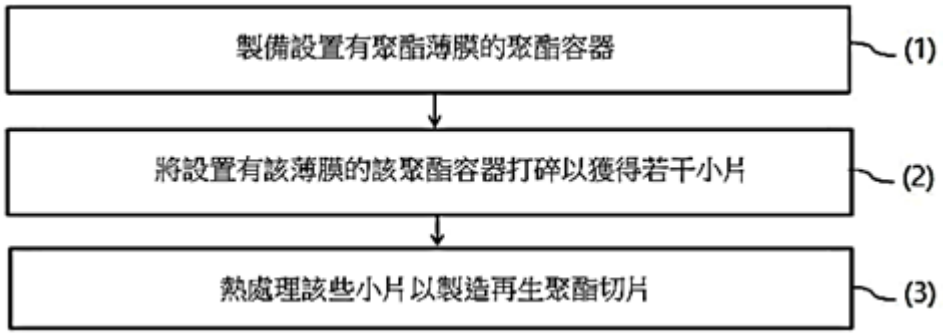
附件：系爭專利主要圖式



附表：系爭專利請求項 1 技術特徵之要件分析

要件	技　術　特　徵
1pre	一種聚酯薄膜，
1A	該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分，
1B	並且該聚酯薄膜具有在 80℃的溫度下熱處理 10 秒後，在主要收縮方向上 30%或更高的熱收縮率，
1C	以及藉由差示掃描量熱法測得為 170℃或更高的熔點，
1D	其中藉由差示掃描量熱法，該聚酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或測得為 70℃至 95℃，
1E	其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含 55 至 94 莫耳%之份量的乙二醇和 1 至 20 莫耳%之份量的二乙二醇，

1F	以及其中當藉由將設置有該聚酯薄膜的聚酯容器打碎來獲得的若干小片在 200℃至 220℃的溫度下熱處理 60 分鐘至 120 分鐘時，凝集分率為 6%或更少，
1G	其中該聚酯薄膜係藉由下列步驟製備：於擠出及冷卻後於 95℃至 115℃預熱 0.01 至 1 分鐘以及於 70℃至 95℃熱定型 0.01 分鐘至 1 分鐘；該預熱溫度高於該熱定型溫度 10℃至 40℃。